

平成 24 年 5 月 25 日

各 位

会 社 名 京セラ株式会社
代表者名 取締役社長 久芳 徹夫
(コード番号 6971 東証・大証 第 1 部)
問合せ先 取締役 執行役員常務 青木 昭一
(TEL (075) 604-3500)

「四半期業績推移表」の一部訂正について

平成 24 年 4 月 26 日に公表いたしました「平成 24 年 3 月期 決算短信〔米国基準〕(連結)」の補足資料である「四半期業績推移表」の記載内容を下記のとおり訂正いたします。

記

1. 訂正理由

当社は、平成24年4月26日に「平成24年3月期 決算短信〔米国基準〕(連結)」及び補足資料である「四半期業績推移表」を公表しましたが、その後、当社の米国における連結子会社の AVX Corporationにおいて、米国マサチューセッツ州ニューベッドフォードにある「ニューベッドフォード湾包括的環境対策補償責任法適用地」の環境汚染浄化に関する費用を、同社の平成24年3月期の業績に計上することが必要であると判明しました。これに伴い、当社の平成24年3月期の「平成24年3月期 決算短信〔米国基準〕(連結)」を修正するとともに、補足資料である「四半期業績推移表」も併せて修正します。

2. 訂正箇所

訂正箇所には下線(_____)を付しています。

四半期業績推移表

1. 連結業績

(単位:百万円)

【2012年3月期】	2012年3月期								増減			
	Q1		Q2		Q3		Q4		前年同期比 (2011年3月期Q4比)		前四半期比 (2012年3月期Q3比)	
	金額	売上高 比率	金額	売上高 比率	金額	売上高 比率	金額	売上高 比率	金額	率	金額	率
売上高	305,231	100.0%	299,037	100.0%	281,121	100.0%	305,481	100.0%	-4,529	-1.5%	24,360	8.7%
営業利益	33,313	10.9%	34,450	11.5%	20,610	7.3%	9,302	3.0%	-26,853	-74.3%	-11,308	-54.9%
税引前四半期純利益	39,922	13.1%	35,643	11.9%	27,039	9.6%	12,289	4.0%	-26,907	-68.6%	-14,750	-54.6%
当社株主に帰属する 四半期純利益	24,804	8.1%	21,964	7.3%	25,342	9.0%	7,247	2.4%	-21,484	-74.8%	-18,095	-71.4%
平均為替 レート	USDドル	¥82		¥78		¥77		¥79				
	ユーロ	¥117		¥110		¥104		¥104				

(単位:百万円)

【2011年3月期】	2011年3月期								
	Q1		Q2		Q3		Q4		
	金額	売上高 比率	金額	売上高 比率	金額	売上高 比率	金額	売上高 比率	
売上高	313,175	100.0%	324,217	100.0%	319,522	100.0%	310,010	100.0%	
営業利益	40,603	13.0%	41,155	12.7%	38,011	11.9%	36,155	11.7%	
税引前四半期純利益	46,323	14.8%	43,170	13.3%	43,643	13.7%	39,196	12.6%	
当社株主に帰属する 四半期純利益	29,893	9.5%	32,067	9.9%	31,757	9.9%	28,731	9.3%	
平均為替 レート	USDドル	¥92		¥86		¥83		¥82	
	ユーロ	¥117		¥111		¥112		¥113	

2. 設備投資額、有形固定資産減価償却費、研究開発費

(単位:百万円)

【2012年3月期】	2012年3月期								増減			
	Q1		Q2		Q3		Q4		前年同期比 (2011年3月期Q4比)		前四半期比 (2012年3月期Q3比)	
	金額	売上高 比率	金額	売上高 比率	金額	売上高 比率	金額	売上高 比率	金額	率	金額	率
設備投資額	16,011	5.2%	18,513	6.2%	16,920	6.0%	14,964	4.9%	-4,646	-23.7%	-1,956	-11.6%
有形固定資産減価償却費	14,017	4.6%	14,981	5.0%	16,161	5.7%	17,215	5.6%	-2	-0.0%	1,054	6.5%
研究開発費	11,939	3.9%	11,726	3.9%	11,453	4.1%	10,441	3.4%	-2,339	-18.3%	-1,012	-8.8%

(単位:百万円)

【2011年3月期】	2011年3月期							
	Q1		Q2		Q3		Q4	
	金額	売上高 比率	金額	売上高 比率	金額	売上高 比率	金額	売上高 比率
設備投資額	11,997	3.8%	20,690	6.4%	18,383	5.8%	19,610	6.3%
有形固定資産減価償却費	12,705	4.1%	14,090	4.3%	15,782	4.9%	17,217	5.6%
研究開発費	11,387	3.6%	12,076	3.7%	13,231	4.1%	12,780	4.1%

3. 地域別(仕向地別)売上高

(単位:百万円)

【2012年3月期】	2012年3月期								増減			
	Q1		Q2		Q3		Q4		前年同期比 (2011年3月期Q4比)		前四半期比 (2012年3月期Q3比)	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比	金額	率	金額	率
日本	134,232	44.0%	141,725	47.4%	143,407	51.0%	139,980	45.8%	4,609	3.4%	-3,427	-2.4%
アジア	55,731	18.3%	53,730	18.0%	44,916	16.0%	51,092	16.7%	-3,180	-5.9%	6,176	13.8%
欧州	53,271	17.4%	50,333	16.8%	47,645	17.0%	53,638	17.6%	2,350	4.6%	5,993	12.6%
米国	46,750	15.3%	39,126	13.1%	32,985	11.7%	47,845	15.7%	-6,433	-11.9%	14,860	45.1%
その他の地域	15,247	5.0%	14,123	4.7%	12,168	4.3%	12,926	4.2%	-1,875	-12.7%	758	6.2%
売上高 計	305,231	100.0%	299,037	100.0%	281,121	100.0%	305,481	100.0%	-4,529	-1.5%	24,360	8.7%

(単位:百万円)

【2011年3月期】	2011年3月期							
	Q1		Q2		Q3		Q4	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比
日本	138,756	44.3%	145,951	45.0%	139,805	43.8%	135,371	43.7%
アジア	50,940	16.3%	55,818	17.2%	54,883	17.2%	54,272	17.5%
欧州	52,898	16.9%	52,184	16.1%	53,761	16.8%	51,288	16.5%
米国	56,040	17.9%	54,651	16.9%	55,737	17.4%	54,278	17.5%
その他の地域	14,541	4.6%	15,613	4.8%	15,336	4.8%	14,801	4.8%
売上高 計	313,175	100.0%	324,217	100.0%	319,522	100.0%	310,010	100.0%

4. 連結従業員数

(四半期末時点:名)

【2012年3月期】	2012年3月期			
	Q1	Q2	Q3	Q4
連結従業員数	67,073	67,072	65,916	71,489
うち国内従業員数	25,118	25,004	24,919	25,529
うち海外従業員数	41,955	42,068	40,997	45,960

(四半期末時点:名)

【2011年3月期】	2011年3月期			
	Q1	Q2	Q3	Q4
連結従業員数	65,925	66,175	65,876	66,608
うち国内従業員数	24,765	24,821	24,809	24,983
うち海外従業員数	41,160	41,354	41,067	41,625

5. 事業セグメント別 売上高・事業利益

(単位:百万円)

【2012年3月期】 売上高	2012年3月期								増減			
	Q1		Q2		Q3		Q4		前年同期比 (2011年3月期Q4比)		前四半期比 (2012年3月期Q3比)	
	金額	売上高 構成比	金額	売上高 構成比	金額	売上高 構成比	金額	売上高 構成比	金額	率	金額	率
ファインセラミック部品関連事業	20,515	6.7%	21,466	7.2%	19,365	6.9%	19,026	6.2%	-992	-5.0%	-339	-1.8%
半導体部品関連事業	40,775	13.3%	40,979	13.7%	35,979	12.8%	35,687	11.7%	-6,360	-15.1%	-292	-0.8%
ファインセラミック応用品関連事業	45,435	14.9%	45,277	15.1%	42,888	15.3%	46,184	15.1%	-958	-2.0%	3,296	7.7%
電子デバイス関連事業	59,417	19.5%	56,413	18.9%	49,530	17.6%	63,361	20.8%	4,560	7.8%	13,831	27.9%
部品事業 計	166,142	54.4%	164,135	54.9%	147,762	52.6%	164,258	53.8%	-3,750	-2.2%	16,496	11.2%
通信機器関連事業	48,949	16.1%	41,075	13.7%	46,544	16.6%	42,101	13.8%	-7,299	-14.8%	-4,443	-9.5%
情報機器関連事業	60,190	19.7%	61,000	20.4%	57,777	20.5%	64,490	21.1%	1,127	1.8%	6,713	11.6%
機器事業 計	109,139	35.8%	102,075	34.1%	104,321	37.1%	106,591	34.9%	-6,172	-5.5%	2,270	2.2%
その他の事業	36,269	11.9%	39,917	13.4%	35,079	12.5%	40,722	13.3%	3,772	10.2%	5,643	16.1%
調整及び消去	-6,319	-2.1%	-7,090	-2.4%	-6,041	-2.2%	-6,090	-2.0%	1,621	-	-49	-
売上高 計	305,231	100.0%	299,037	100.0%	281,121	100.0%	305,481	100.0%	-4,529	-1.5%	24,360	8.7%

(単位:百万円)

【2012年3月期】 事業利益	2012年3月期								増減			
	Q1		Q2		Q3		Q4		前年同期比 (2011年3月期Q4比)		前四半期比 (2012年3月期Q3比)	
	金額	売上高 比率	金額	売上高 比率	金額	売上高 比率	金額	売上高 比率	金額	率	金額	率
ファインセラミック部品関連事業	3,452	16.8%	3,816	17.8%	2,350	12.1%	3,004	15.8%	-499	-14.2%	654	27.8%
半導体部品関連事業	9,305	22.8%	8,568	20.9%	4,421	12.3%	5,460	15.3%	-3,466	-38.8%	1,039	23.5%
ファインセラミック応用品関連事業	4,311	9.5%	2,045	4.5%	875	2.0%	-772	-	-6,627	-	-1,647	-
電子デバイス関連事業	9,406	15.8%	8,217	14.6%	4,274	8.6%	-5,861	-	-14,236	-	-10,135	-
部品事業 計	26,474	15.9%	22,646	13.8%	11,920	8.1%	1,831	1.1%	-24,828	-93.1%	-10,089	-84.6%
通信機器関連事業	-741	-	1,067	2.6%	485	1.0%	658	1.6%	-2,417	-78.6%	173	35.7%
情報機器関連事業	7,614	12.6%	8,214	13.5%	6,779	11.7%	6,844	10.6%	1,332	24.2%	65	1.0%
機器事業 計	6,873	6.3%	9,281	9.1%	7,264	7.0%	7,502	7.0%	-1,085	-12.6%	238	3.3%
その他の事業	794	2.2%	2,701	6.8%	2,037	5.8%	2,522	6.2%	438	21.0%	485	23.8%
事業利益 計	34,141	11.2%	34,628	11.6%	21,221	7.5%	11,855	3.9%	-25,475	-68.2%	-9,366	-44.1%
本社部門損益	5,775	-	1,439	-	6,153	-	509	-	-2,255	-	-5,644	-
持分法投資損益	175	-	-30	-	-118	-	-63	-	225	-	55	-
調整及び消去	-169	-	-394	-	-217	-	-12	-	598	-	205	-
税引前四半期純利益	39,922	13.1%	35,643	11.9%	27,039	9.6%	12,289	4.0%	-26,907	-68.6%	-14,750	-54.6%

(単位:百万円)

【2011年3月期】 売上高	2011年3月期							
	Q1		Q2		Q3		Q4	
	金額	売上高 構成比	金額	売上高 構成比	金額	売上高 構成比	金額	売上高 構成比
ファインセラミック部品関連事業	17,233	5.5%	19,441	6.0%	19,577	6.1%	20,018	6.4%
半導体部品関連事業	42,808	13.7%	45,317	14.0%	44,515	13.9%	42,047	13.6%
ファインセラミック応用品関連事業	44,847	14.3%	50,773	15.7%	54,880	17.2%	47,142	15.2%
電子デバイス関連事業	59,549	19.0%	64,005	19.7%	60,286	18.9%	58,801	19.0%
部品事業 計	164,437	52.5%	179,536	55.4%	179,258	56.1%	168,008	54.2%
通信機器関連事業	64,756	20.7%	57,526	17.7%	53,486	16.8%	49,400	15.9%
情報機器関連事業	58,465	18.7%	58,544	18.1%	59,544	18.6%	63,363	20.5%
機器事業 計	123,221	39.4%	116,070	35.8%	113,030	35.4%	112,763	36.4%
その他の事業	32,640	10.4%	35,431	10.9%	34,362	10.7%	36,950	11.9%
調整及び消去	-7,123	-2.3%	-6,820	-2.1%	-7,128	-2.2%	-7,711	-2.5%
売上高 計	313,175	100.0%	324,217	100.0%	319,522	100.0%	310,010	100.0%

(単位:百万円)

【2011年3月期】 事業利益	2011年3月期							
	Q1		Q2		Q3		Q4	
	金額	売上高 比率	金額	売上高 比率	金額	売上高 比率	金額	売上高 比率
ファインセラミック部品関連事業	2,322	13.5%	2,992	15.4%	3,152	16.1%	3,503	17.5%
半導体部品関連事業	8,984	21.0%	9,468	20.9%	9,953	22.4%	8,926	21.2%
ファインセラミック応用品関連事業	7,432	16.6%	8,260	16.3%	7,502	13.7%	5,855	12.4%
電子デバイス関連事業	9,480	15.9%	12,768	19.9%	11,023	18.3%	8,375	14.2%
部品事業 計	28,218	17.2%	33,488	18.7%	31,630	17.6%	26,659	15.9%
通信機器関連事業	5,132	7.9%	-3,228	-	-2,858	-	3,075	6.2%
情報機器関連事業	5,503	9.4%	8,902	15.2%	5,928	10.0%	5,512	8.7%
機器事業 計	10,635	8.6%	5,674	4.9%	3,070	2.7%	8,587	7.6%
その他の事業	1,873	5.7%	2,760	7.8%	2,934	8.5%	2,084	5.6%
事業利益 計	40,726	13.0%	41,922	12.9%	37,634	11.8%	37,330	12.0%
本社部門損益	5,865	-	1,528	-	6,725	-	2,764	-
持分法投資損益	202	-	19	-	-93	-	-288	-
調整及び消去	-470	-	-299	-	-623	-	-610	-
税引前四半期純利益	46,323	14.8%	43,170	13.3%	43,643	13.7%	39,196	12.6%

6. 事業セグメント別 受注高

(単位:百万円)

【2012年3月期】 受注高	2012年3月期								増減			
	Q1		Q2		Q3		Q4		前年同期比 (2011年3月期Q4比)		前四半期比 (2012年3月期Q3比)	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比	金額	率	金額	率
ファインセラミック部品関連事業	21,543	6.9%	20,297	6.9%	18,687	6.6%	18,459	6.1%	-1,971	-9.6%	-228	-1.2%
半導体部品関連事業	43,203	13.8%	40,064	13.7%	33,563	12.0%	34,064	11.3%	-7,547	-18.1%	501	1.5%
ファインセラミック応用品関連事業	49,893	16.0%	44,127	15.1%	43,739	15.6%	49,527	16.4%	5,009	11.3%	5,788	13.2%
電子デバイス関連事業	61,659	19.8%	53,645	18.4%	46,402	16.5%	61,856	20.5%	3,306	5.6%	15,454	33.3%
部品事業 計	176,298	56.5%	158,133	54.1%	142,391	50.7%	163,906	54.3%	-1,203	-0.7%	21,515	15.1%
通信機器関連事業	45,313	14.5%	41,043	14.0%	49,951	17.8%	38,087	12.6%	-8,816	-18.8%	-11,864	-23.8%
情報機器関連事業	60,128	19.3%	60,805	20.8%	57,742	20.6%	64,390	21.3%	1,211	1.9%	6,648	11.5%
機器事業 計	105,441	33.8%	101,848	34.8%	107,693	38.4%	102,477	33.9%	-7,605	-6.9%	-5,216	-4.8%
その他の事業	36,505	11.7%	39,956	13.7%	36,082	12.9%	41,861	13.9%	8,130	24.1%	5,779	16.0%
調整及び消去	-6,376	-2.0%	-7,505	-2.6%	-5,529	-2.0%	-6,458	-2.1%	679	-	-929	-
受注高 計	311,868	100.0%	292,432	100.0%	280,637	100.0%	301,786	100.0%	1	0.0%	21,149	7.5%

(単位:百万円)

【2011年3月期】 受注高	2011年3月期							
	Q1		Q2		Q3		Q4	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比
ファインセラミック部品関連事業	19,317	5.9%	20,460	6.0%	19,507	6.0%	20,430	6.8%
半導体部品関連事業	45,761	14.0%	46,991	13.9%	44,975	13.7%	41,611	13.8%
ファインセラミック応用品関連事業	48,120	14.8%	51,738	15.3%	55,118	16.9%	44,518	14.7%
電子デバイス関連事業	68,947	21.2%	67,442	20.0%	60,424	18.5%	58,550	19.4%
部品事業 計	182,145	55.9%	186,631	55.2%	180,024	55.1%	165,109	54.7%
通信機器関連事業	59,286	18.2%	63,491	18.8%	57,425	17.6%	46,903	15.6%
情報機器関連事業	57,686	17.7%	58,714	17.4%	59,350	18.1%	63,179	20.9%
機器事業 計	116,972	35.9%	122,205	36.2%	116,775	35.7%	110,082	36.5%
その他の事業	33,436	10.3%	36,107	10.7%	37,189	11.4%	33,731	11.2%
調整及び消去	-6,818	-2.1%	-7,018	-2.1%	-7,192	-2.2%	-7,137	-2.4%
受注高 計	325,735	100.0%	337,925	100.0%	326,796	100.0%	301,785	100.0%

7. 設備投資額、有形固定資産減価償却費、研究開発費予想

(単位:百万円)

	2012年3月期		2013年3月期		前期比増減 (2012年3月期比)	
	実績		予想			
	金額	売上高 比率	金額	売上高 比率	金額	率
設備投資額	66,408	5.6%	70,000	5.1%	3,592	5.4%
有形固定資産減価償却費	62,374	5.2%	73,000	5.3%	10,626	17.0%
研究開発費	45,559	3.8%	55,000	4.0%	9,441	20.7%

業績予想に関する注意事項

当資料の記述には、1934年米国証券取引所施行21E条に定義される「将来予想に関する記述」(forward-looking statements)が含まれています。かかる将来予想に関する記述は、現時点で入手できる情報に鑑みて当社が予想を行い、所信を表明したものです。これらの将来予想に関する記述は、既知及び未知のリスク、不確実な要因及びその他の要因を含んでいます。これらのリスク、不確実な要因及びその他の要因は以下のものを含みますが、これらに限られるものではありません。

- (1) 当社の主要市場である日本、北米、欧州及びアジアの経済状況
- (2) 当社が事業を行う国及び地域における経済・政治・法律面の諸条件及び想定外の変化
- (3) 円高、政治・経済情勢、関税及び不十分な知的財産権等の保護等が当社製品の輸出に及ぼす影響
- (4) 為替レートの変動が当社の海外資産の価値または製品価格に及ぼす影響
- (5) 製品価格、技術革新、製品開発、品質、納期等の面における競争の激化
- (6) 外部委託先や社内工程における製造の遅延または不良の発生
- (7) 生産及び開発能力の拡大または現在進行中の研究開発が期待される成果を生み出さない事態
- (8) 買収した会社または取得した資産から期待される成果や事業機会が得られない事態
- (9) 科学技術分野等の優れた人材の確保が困難となる事態
- (10) 当社の企業秘密が漏洩されまたは知的財産権が侵害される事態
- (11) 当社が知的財産権侵害に関連する要求または特許実施許諾料の請求を受ける可能性
- (12) 国内外の環境規制による賠償責任の発生及び関連費用の負担
- (13) 想定外の法律もしくは規制の施行または法解釈の厳格化が当社の事業活動を制約する状況
- (14) テロ行為、疾病の発生等が当社の市場及びサプライチェーンに及ぼす悪影響
- (15) 地震等の自然災害及びこれに付随する災害によって当社の事業関連施設、サプライヤー及び顧客、並びに社会資本及び経済基盤等が甚大な被害を受ける事態
- (16) 当社の顧客の財政状態の悪化により売掛債権の回収が困難となる事態
- (17) 当社が保有する投資有価証券等の時価の下落に伴う減損処理の可能性
- (18) 当社の長期性資産、営業権、無形資産の減損処理の可能性
- (19) 繰延税金資産及び法人税等の不確実性
- (20) 会計基準の変更

これらのリスク、不確実な要因及びその他の要因により、当社の実際の業績、事業活動、展開又は財政状態は、これらの将来予想に関する記述に明示又は黙示される将来の業績、事業活動、展開又は財政状態と大きく異なる場合があります。当社は、当資料に記載されている将来予想に関する記述についてこれらの内容を更新し公表する責任を負いません。